

## Plaque chauffante radiante compacte



Réf. PC500x400

La platine chauffante est principalement conçue pour les applications de réparation de circuits en technologie CMS ou traditionnelle, séchage de colle etc. Très performante pour les reprises de brasure avec alliage sans plomb avec une montée en température très rapide.

La platine chauffante permet la mise en température de CIE en toute sécurité :

- ✓ Elle est équipée d'une ceinture thermique qui évite la transmission de chaleur vers la carrosserie, l'opérateur peut prendre appui en toute sécurité sur les bordures externes lors des manipulations
- ✓ Le carénage de la platine permet par un système de réglage en hauteur de surélever la carte par rapport à la surface de la plaque chauffante
- ✓ La température reste affichée lorsque l'appareil est éteint et connecté au secteur

### Caractéristiques techniques

Référence	Dimensions plaque L x l mm	Dimensions hors tout L x l x H mm	Puissance / Alimentation	Régulation	Temps de montée en température	Température maximum
PC3C	150 x 100	330 x 220 x 55	500 W / 230 V - 50/60 Hz	PID 1 afficheur	0 à 300°C / 15'	300°C
PC2C	150 x 200	380 x 270 x 55	1 500 W / 230 V - 50/60 Hz			
PC300x150C	150 x 300	480 x 270 x 55	1 500 W / 230 V - 50/60 Hz			
PCM450C	150 x 450	630 x 270 x 55	2 200 W / 230 V - 50/60 Hz			
PC300x200C	300 x 200	480 x 320 x 55	2 000 W / 230 V - 50/60 Hz			
PC1C	300 x 300	480 x 420 x 55	2 700 W / 230 V - 50/60 Hz			
PC300x350C	300 x 350	530 x 420 x 55	3 000 W / 230 V - 50/60 Hz			
PCM500x400C	500 x 400	680 x 520 x 55	3 200 W / 230 V - 50/60 Hz			

Ce matériel ne nécessite aucun entretien

Options disponibles : support règlette magnétique pour CIE.